PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Abstracts only

(11)Publication number:

04-344725

(43)Date of publication of application: 01.12.1992

(51)Int.Cl.

H04B 10/16 H01S 3/07 H01S 3/094 H04B 3/36

(21)Application number: 03-144239

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

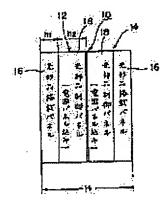
(72)Inventor: SHIMOWAKE KEIJI

(54) MOUNTING STRUCTURE FOR OPTICAL AMPLIFIER

(57)Abstract:

PURPOSE: To make the optical submarine repeater small by mounting optical components onto one panel entirely and mounting electronic components of a control circuit for the optical components onto other panel so as to mount each component efficiently.

CONSTITUTION: One system unit 10 consists of an incoming circuit unit 12 and an outgoing circuit unit 14 of the same constitution. Both the incoming circuit unit 12 and the outgoing circuit unit 14 are formed by laminating an optical component mount panel 16 and an optical component control panel (control circuit mount panel) 18 on which electric components are mounted. In this case, the height h1 of the optical component mount panel 16 is selected to be nearly 20mm and the height h2 of the optical component control panel 18 is selected to be nearly 30mm, and then the height H of the system unit 10 is nearly 100mm thereby, forming the one system unit to have a very thin profile.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-344725

(43)公開日 平成4年(1992)12月1日

識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
00	J 8426-5K		
07	7630 - 4M		
094			
36	9199-5K		
	7630-4M	H01S 3/094	· S
		審査請求	請求 請求項の数2(全 5 頁)
特願平3−14423	9	(71)出願人 000005223	
		富士通株式会社	
平成3年(1991)	5月21日	神奈川県川	崎市中原区上小田中1015番地
		(72)発明者 下分 啓嗣	1
		神奈川県川	崎市中原区上小田中1015番地
		(14)(42)(7)41 12	AT AI
			•
			•
(00 07 094 36 特願平3-14423	00 J 8426-5K 07 7630-4M 094 36 9199-5K	900 J 8426-5K 97 7630-4M 994 36 9199-5K 7630-4M H 0 1 S 3/094 審査請求 未 特願平3-144239 (71)出願人 000005223 富士通株式 平成3年(1991)5月21日 神奈川県川 (72)発明者 下分 啓嗣

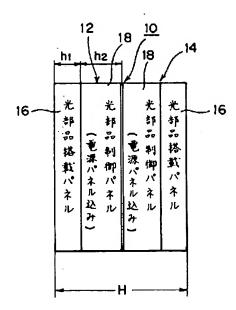
(54) 【発明の名称】 光増幅海底中継器の実装構造

(57)【要約】

【目的】本発明は光部品及び電気部品を効率良くコンパクトに実装し、光増幅海底中継器の小型化及び多システム化を図ることを目的とする。

【構成】第1パネル16上に希土類ドープファイバ56、励起光源20,22、モニタ光用受光素子24を含む光部品を実装する。第2パネル18上に前記光部品の制御をする制御回路42,44,46,48を実装する。そして、第1パネル16及び第2パネル18を積層してシステムを構成する。

実施例の1システム構成図



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 希土類元素をドープした希土類ドープフ ァイバに励起光を信号光と共に伝播させて信号光の増幅 を行うようにした光増幅海底中継器の実装構造におい て、第1パネル(16)上に希土類ドープファイバ、励起光 源(20,22)、モニタ光用受光素子(24)を含む光部品を実 装するとともに、第2パネル(18)上に前記光部品の制御 をする制御回路(42,44,46,48) を実装し、該第1及び第 2パネル(16,18) を積層して構成したことを特徴とする 光増幅海底中継器の実装構造。

【請求項2】 前記希土類ドープファイバとしてErド ープファイバ、励起光源(20,22) として半導体レーザ、 モニタ光用受光素子(24)としてAPDを使用したことを 特徴とする請求項1記載の光増幅海底中継器の実装構 造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光ファイパ増幅器を備え た光増幅海底中継器の実装構造に関する。

【0002】現在実用化されている光ファイバ通信シス 20 テムにおいては、光ファイバの損失による光信号の減衰 を補償するために、一定距離毎に中継器を挿入してい る。中継器では、光信号をフォトダイオードにより電気 信号に変換して電子増幅器により信号を増幅した後、半 導体レーザ等により光信号に再変換し、光ファイバ伝送 路に再び送り出すという構成をとっている。もし、この 光信号を低雑音で直接光信号のまま増幅することができ れば光中継器の小型化、経済化を図ることができる。

【0003】そこで、光信号を直接増幅できる光増幅器 の研究が盛んにすすめられており、最近の研究成果によ 30 ると、希土類元素 (Er. Nb. Yb等) をドープした 光ファイバと励起光を組み合わせた光ファイバ増幅器が 注目されている。

【0004】この光ファイバ増幅器は、偏波依存性がな いこと、低雑音であること、光ファイバ伝送路との結合 損失が小さいといった優れた特徴があり、光ファイパ伝 送システムにおける伝送中継距離の飛躍的増大、光信号 の多数への分配を可能にすると期待されている。

【0005】一方、光海底ケーブル伝送方式において は、光海底ケーブルの伝送特性の劣化を防止し信号を増 40 幅又は再生するために所定間隔毎に光海底中継器が設け られており、光ファイバ増幅器を備えた光海底中継器も 開発されつつある。

[0006]

【従来の技術】図7に希土類元素ドープファイバによる 光増幅の原理を示す。2はコア4及びクラッド6から構 成された光ファイパであり、コア4中にエルピウム(E r) がドープされている。

【0007】このようなErドープファイバ2に励起光 が入射されると、Eェ原子が高いエネルギー準位に励起 50 に伝播させて信号光の増幅を行うようにした光増幅海底

される。このように高いエネルギー準位に励起された光 ファイバ2中のEr原子に信号光が入ってくると、Er 原子が低いエネルギー準位に遷移するが、この時光の誘 導放出が生じ、信号光のパワーが光ファイバに沿って次 第に大きくなり信号光の増幅が行われる。

【0008】このような光ファイバ増幅器を備えた光海 底中継器は未だ実用化されているものはなく、現在の光 海底中継器では全てフォトダイオード等の受光素子で光 信号を一旦電気信号に変換してから、この電気信号を増 10 幅した後半導体レーザを駆動して光信号に再変換し、光 ファイバ伝送路に送り出す構成をとっている。

【0009】このような構成をとる従来の光海底中継器 の実装構造は種々提案されているが、半導体レーザ、フ ォトダイオード等の光部品は電気部品と同一パネル上に 実装されており、上り回路ユニット及び下り回路ユニッ トからなる一システムを複数のパネル(例えば6パネ ル)を積層して構成していた。

【0010】そして、光ファイバについてはそれほど長 くないので、光ファイパの余長部及びスプライス部を中 継器ユニット内に収容する構成が一般的にとられてい

[0011]

【発明が解決しようとする課題】Er等の希土類元素を ドープした希土類ドープファイバを使用すると、上述し. たように信号光を直接増幅できるので、光海底中継器の 構成を大幅に簡素化することができる。従って、光海底 中継器は大幅に小型化する可能性がある。

【0012】しかし、希土類ドープファイバは所望の利 得を得るためには約200~300mの長さを必要とす る。また、光ファイバはそれ自身の持つ特性から折曲げ に対して弱く、信頼度を確保するために直径60mmよ り小さな曲率とすることは出来ない。

【0013】このため、光ファイバ増幅器を備えた光海 底中継器では、直径60mm以上を確保し、且つ約20 0~300mの比較的長いファイバをそのシステム数に 対応した本数(1システムに2本の割合)で中継器筐体 内に収容しなければならないという問題がある。

【0014】従って、光海底中継器の実装密度を高め、 小型化及び多システム実装を実現するためには、希土類 ドープファイバの実装を含む効率的な光部品及び電気部 品の実装構造が必要となる。

【0015】本発明はこのような点に鑑みてなされたも のであり、その目的とするところは、光部品及び電気部 品を効率良くコンパクトに実装して、小型化及び多シス テム化を実現できる光増幅海底中継器の実装構造を提供 することである。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明は、希土類元素を ドープした希土類ドープファイバに励起光を信号光と共 中継器の実装構造において、第1パネル上に希土類ドープファイバ、励起光源、モニタ光用受光素子を含む光部品を実装するとともに、第2パネル上に前記光部品の制御をする制御回路を実装し、該第1及び第2パネルを積層して構成したことを特徴とする。

[0017]

【作用】光部品を一枚のパネル上に全て実装し、光部品の制御回路を構成する電気部品を他のパネル上に実装するようにしたので、各部品を効率良く実装することができ、光海底中継器の小型化を図ることができる。

[0018]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細 に説明する。

【0019】図1は本発明実施例に係る一システムの構成図を概略的に示している。一システムユニット10は同一構成の上り回路ユニット12と下り回路ユニット14とから構成される。

【0020】上り回路ユニット12及び下り回路ユニット14共、光部品搭載パネル16と電気部品を搭載した 光部品制御パネル(制御回路搭載パネル)18とを積層20 して構成される。光部品搭載パネル16の高さhiは約20mmであり、光部品制御パネル18の高さhiは約30mmである。よって、一システムユニット10の高さHは約100mmとなり、一システムユニットを非常に薄く構成することができる。

【0021】図2は光部品搭載パネルの平面図を示しており、図3はその断面図を示している。光部品搭載パネル10上には励起光源として作用する2個の半導体レーザモジュール20,22と、モニタ光検出用のAPDモジュール24が搭載されている。APDモジュール2430には2個のAPDが収容されている。

【0022】光部品搭載パネル16上にはさらに、アイソレータモジュール26が搭載されており、Erドープファイバを収容するリール28が設けられている。このリール28に約200~300mの長さを有するErドープファイバを巻き取ることにより収容する。

【0023】半導体レーザモジュール20の両側にはリード線が通る一対の切欠30が設けられており、同じく半導体レーザモジュール22の両側にも一対の切欠32が設けられている。APDモジュール24近傍にも切欠4034が形成されている。

【0024】次に図4及び図5を参照して、制御回路搭載パネル(光部品制御パネル)18の構成について説明する。図5から明らかなように制御回路搭載パネル18は箱形状をしており、その内部に制御回路が収容されている。

【0025】制御回路搭載パネル18の光部品搭載パネル16に近い側18aには半導体レーザモジュール接続端子36,38と、APDモジュール接続端子40が設けられている。そして、反対側18bの内面には後述す50

る各種の制御回路が搭載されている。

【0026】即ち、図4に破線で示されているように、 制御回路搭載パネル18の18b側内面には、半導体レ ーザ温度制御回路42,44と、半導体レーザパイアス 回路46と、APC回路48が実装されている。

【0027】半導体レーザ温度制御回路42,44は半 導体レーザの温度をベルチェ素子により一定(10~4 0°C)に制御し、半導体レーザの出力を安定化するた めの回路である。

10 【0028】半導体レーザバイアス回路46は、半導体レーザに駆動電流を供給する回路である。また、APC 回路48は、Erドープファイバにより増幅された信号光の振幅が一定となるように、励起光源としての半導体レーザの出力パワーを制御する回路である。

【0029】次に図6を参照して上述した実装構造により構成される光増幅中継海底器のプロック回路図について説明する。

【0030】信号光は光カプラ52及び光アイソレータ54を介してErドープファイバ56に入射される。通常、半導体レーザモジュール20が温度・電流コントローラ58により駆動され、他の半導体レーザモジュール22は半導体レーザモジュール20が故障等により機能停止したときの予備の半導体レーザモジュールである。

【0031】入射側において、光カプラ52により取り出されたモニタ光は、図2に示したAPDモジュール24の一方を構成するAPD60により電気信号に変換され、この電気信号はアンプ62により増幅されて温度・電流コントローラ58に入力される。即ち、APD60は信号光が検出されなくなったとき、温度・電流コントローラ58を制御して半導体レーザモジュール20,22を停止させるためのものである。

【0032】半導体レーザモジュール20又は22から 出射された励起光は光カプラ64を介して合波器66に 入射され、この合波器66によりErドープファイバ56に結合されて、信号光と反対方向に伝播する。

【0033】Erドープファイバ56内を伝播するうちに増幅された信号光は合波器66、光アイソレータ68、光フィルタ70及び光カプラ72を介して出射側ファイバに出力される。光フィルタ70は励起光の後方散乱光を除去するために挿入されている。

【0034】光カプラ64、合波器66、光アイソレータ68、光フィルタ70及び光カプラ72は合波モジュール74として一つのモジュール構成となっている。

【0035】光カプラ72で分岐されたモニタ光はAPDモジュール24を構成する他方のAPD76により電気信号に変換され、この電気信号はアンプ78及びコンパレータ80から構成されるAPC回路48に入力され、APC回路48により増幅された信号光の振幅が一定レベルとなるように半導体レーザモジュール20,22の出力が制御される。

5

【0036】温度・電流コントローラ58は図4に示した半導体レーザ温度制御回路42,44と半導体レーザパイアス回路46とから構成される。

[0037]

【発明の効果】本発明の実装構造は以上詳述したように 構成したので、光部品及び電気部品を効率良くコンパク トに実装することができ、その結果光増幅海底中継器の 小型化、多システム化を図ることができるという効果を 奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明実施例に係る一システムの概略構成図である。

【図2】光部品搭載パネル平面図である。

【図3】光部品搭載パネル断面図である。

【図4】制御回路搭載パネル平面図である。

【図5】制御回路搭載パネル側面図である。

【図6】光增幅海底中継器のプロック回路図である。

【図7】ドープ光ファイバによる光増幅の原理を示す模式図である。

【符号の説明】

10 ーシステムユニット

12 上り回路ユニット

14 下り回路ユニット

16 光部品搭載パネル

18 光部品制御パネル

20,22 半導体レーザモジュール

10 24 APDモジュール

26 光アイソレータ

28 E r ドープファイパ収容リール

36, 38, 40 端子

42,44 半導体レーザモジュール温度制御回路

46 半導体レーザモジュールパイアス回路

48 APC回路

56 Erドープファイバ

【図1】

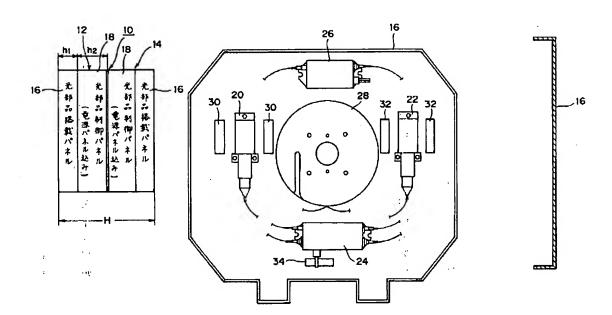
[図2]

[図3]

実施例の1システム構成図

光部品搭載パネル平面図

光部而搭載パネル断面図



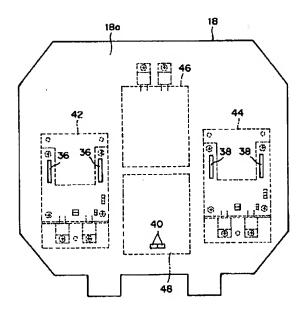
. 3

【図4】

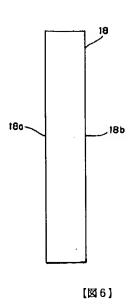
朝御田路塔載パネル平面図



制御回路格戴以不见側面図



【図7】



ブロック 回路圏

